

平成28年3月期
(第14期)
第2四半期決算説明会

平成27年11月6日
株式会社ジーダット

1. 平成28年3月期 第2四半期決算概要
2. 下期拡販戦略と今後の取り組み
3. 平成28年3月期通期予想

売上高 前年同期比：10.3%増（計画比：3.7%減）

営業利益 前年同期比：55.4%増（計画比：18.8%増）

経常利益 前年同期比：13.7%増（計画比：8.4%増）

当期純利益 子会社売却等の影響で前年同期比：40.0%減

海外およびソリューションの売上高が大幅伸長

設計者大幅増員により固定費が増加

上半期実績

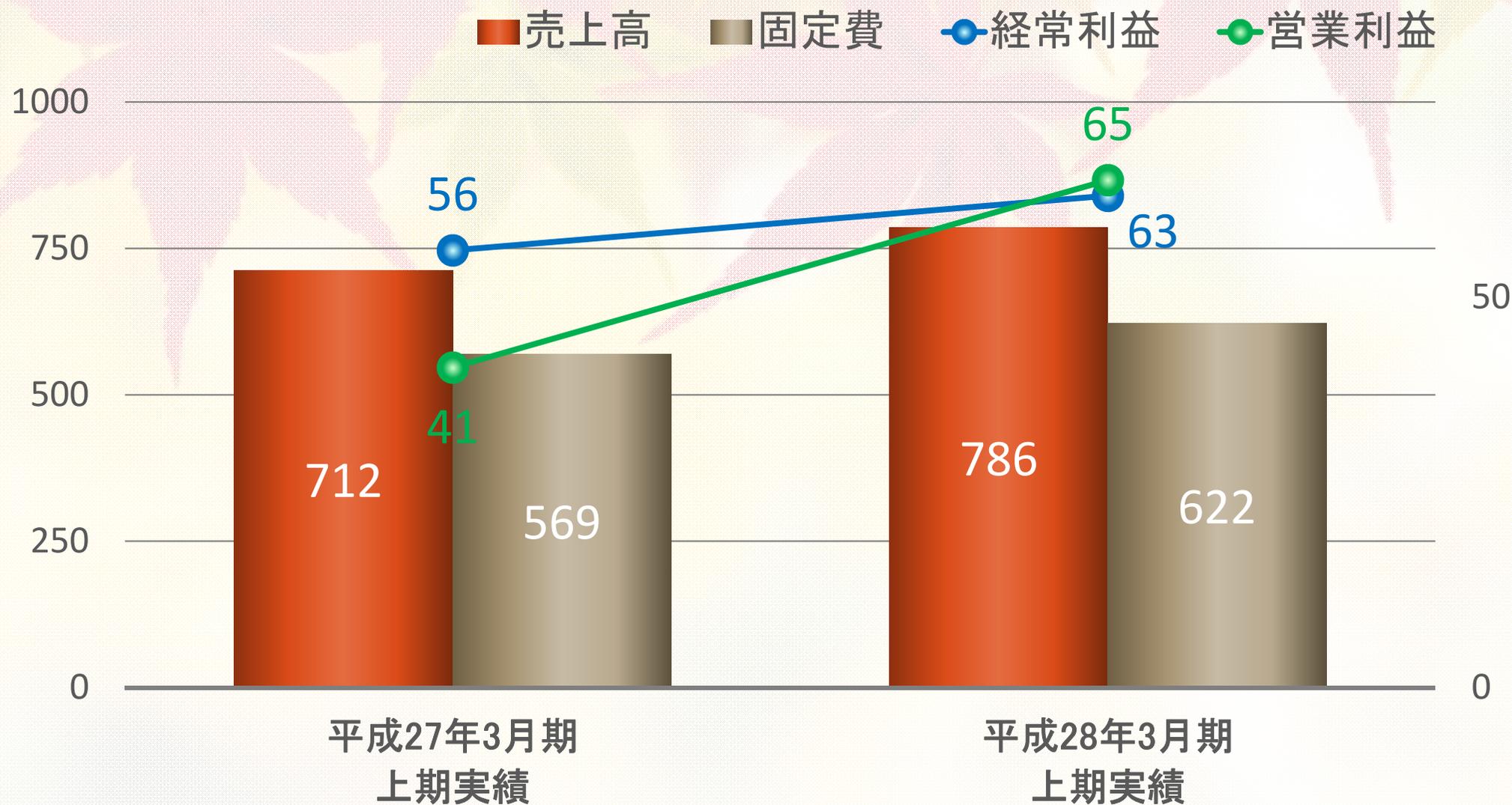
－ 前年同期比・計画比 －

(単位：百万円)	平成27年3月期 上半期実績	平成28年3月期上半期			
		当初計画	実績	前年 同期比	計画比
売上高	712	816	786	+10.3%	△3.7%
売上総利益 (率)	496 (69.6%)	564 (69.2%)	546 (69.6%)	+10.2%	△3.1%
販売費及び 一般管理費	454	509	481	+6.1%	△5.5%
営業利益	41	54	65	+55.4%	+18.8%
経常利益	56	58	63	+13.7%	+8.4%
当期純利益	50	10	48	△3.8%	+379.2%
親会社株主に帰属 する当期純利益	56	12	34	△40.0%	+169.2%

上半期売上高・利益

－ 前年同期比 －

(単位：百万円)



連結貸借対照表

－ 前期末比 －

(単位：百万円)	平成27年 3月期末	平成27年 9月末	差異		平成27年 3月期末	平成27年 9月末	差異
(資産の部)					(負債の部)		
I 流動資産	2,257	2,597	340	I 流動負債	326	409	82
1 現金及び預金	1,918	2,023	105	1 買掛金	48	37	△11
2 受取手形及び売掛金	247	160	△86	2 短期借入金	－	－	－
3 有価証券	－	300	300	3 未払法人税等	12	7	△4
4 たな卸資産	25	17	△8	4 前受金	91	221	129
5 繰延税金資産	26	32	6	5 賞与引当金	73	79	6
6 前渡金	14	36	22	6 その他	100	62	△37
7 その他	24	26	1	II 固定負債	－	－	－
				1 繰延税金負債	－	－	－
				負債合計	326	409	82
II 固定資産	584	288	△296	(純資産の部)			
1 有形固定資産	27	19	△7	I 株主資本	2,470	2,475	5
2 無形固定資産	20	18	△1	1 資本金	760	760	－
3 投資その他の資産合計	537	250	△286	2 資本剰余金	890	890	－
(1)投資有価証券	515	222	△292	3 利益剰余金	852	857	5
(2)長期定期	－	－	－	4 自己株式	△32	△32	－
(3)繰延税金資産	－	7	7	II 評価・換算差額等	7	－	△7
(4)その他	21	20	△1	III 新株予約権	－	1	1
				IV 非支配株主持分	37	－	△37
資産合計	2,841	2,886	44	純資産合計	2,515	2,476	△38
				負債純資産合計	2,841	2,886	44

償還時期が1年未
満の有価証券を
流動資産に移行

連結キャッシュフロー計算書

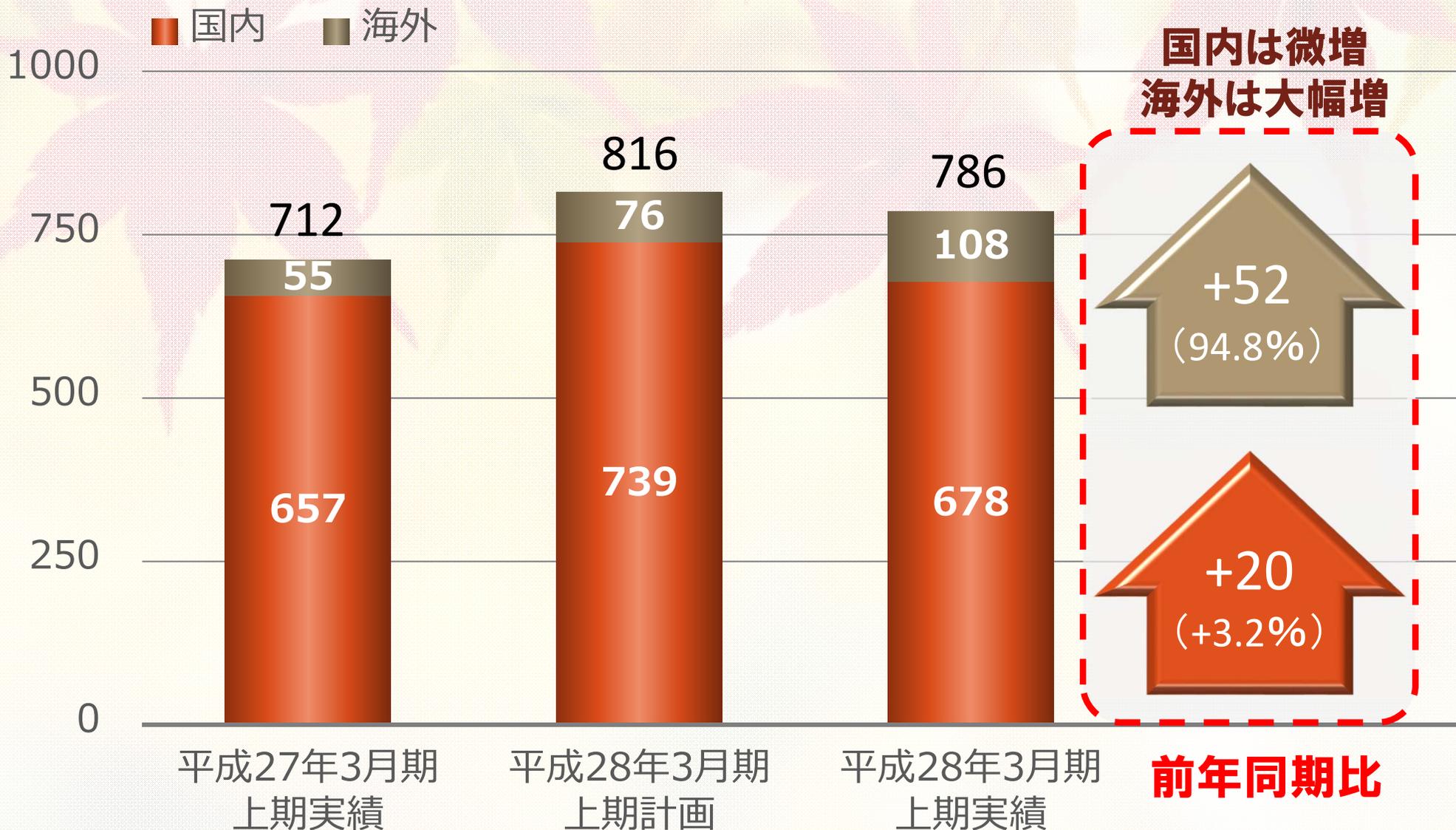
－前年同期比－

(単位：百万円)	平成26年4月1日 ～ 平成26年9月30日	平成27年4月1日 ～ 平成27年9月30日	差異
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	80	195	114
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△19	子会社売却 △66	△46
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	△19	配当金支払 △27	△8
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	4	3	△0
V 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)	46	105	58
VI 現金及び現金同等物の期首残高	919	1,018	98
VII 現金及び現金同等物の期末残高	966	1,123	157

地域別売上高 (国内/海外)

—前年同期比—

(単位：百万円)

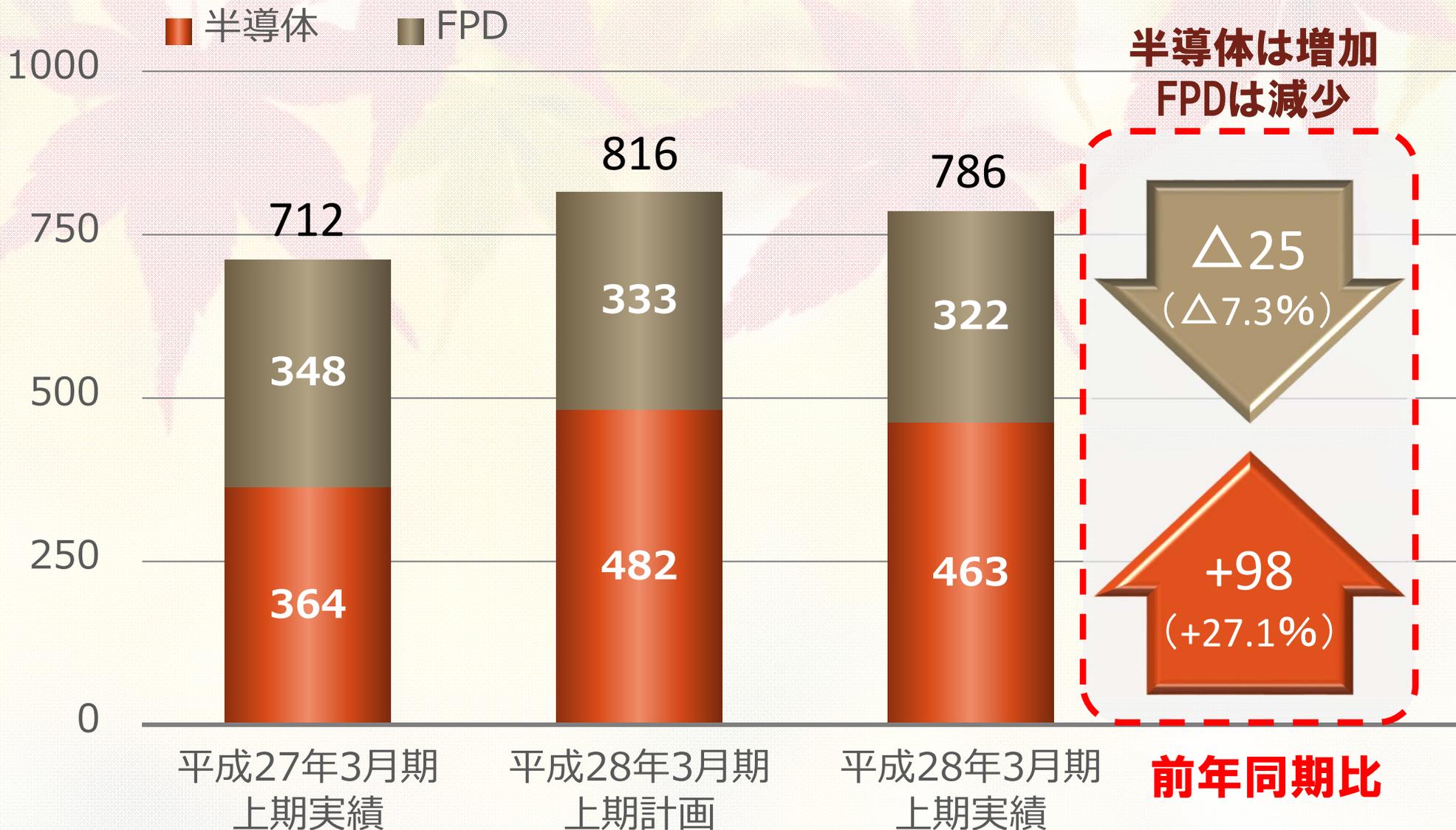


国内は微増
海外は大幅増

前年同期比

市場別売上高 (半導体/FPD) -前年同期比-

(単位：百万円)



事業別売上高 (製品/サービス/ソリューション) -前年同期比-

(単位：百万円)

■ 製品 ■ サービス ■ ソリューション

1000

**製品・ソリューションが
増加
サービスは微減**

750

500

250

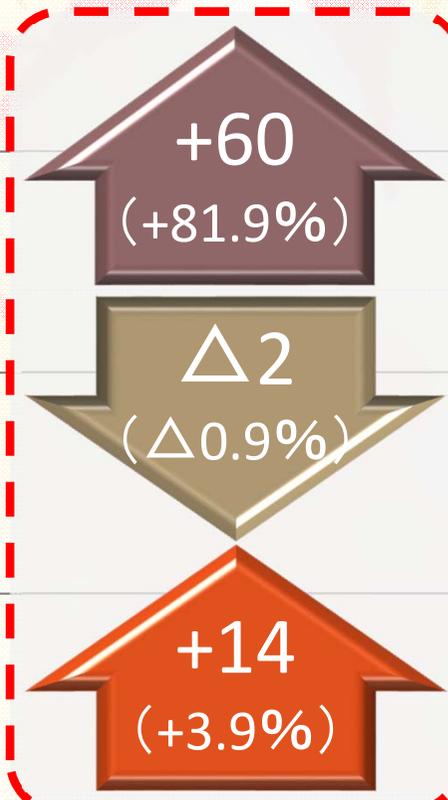
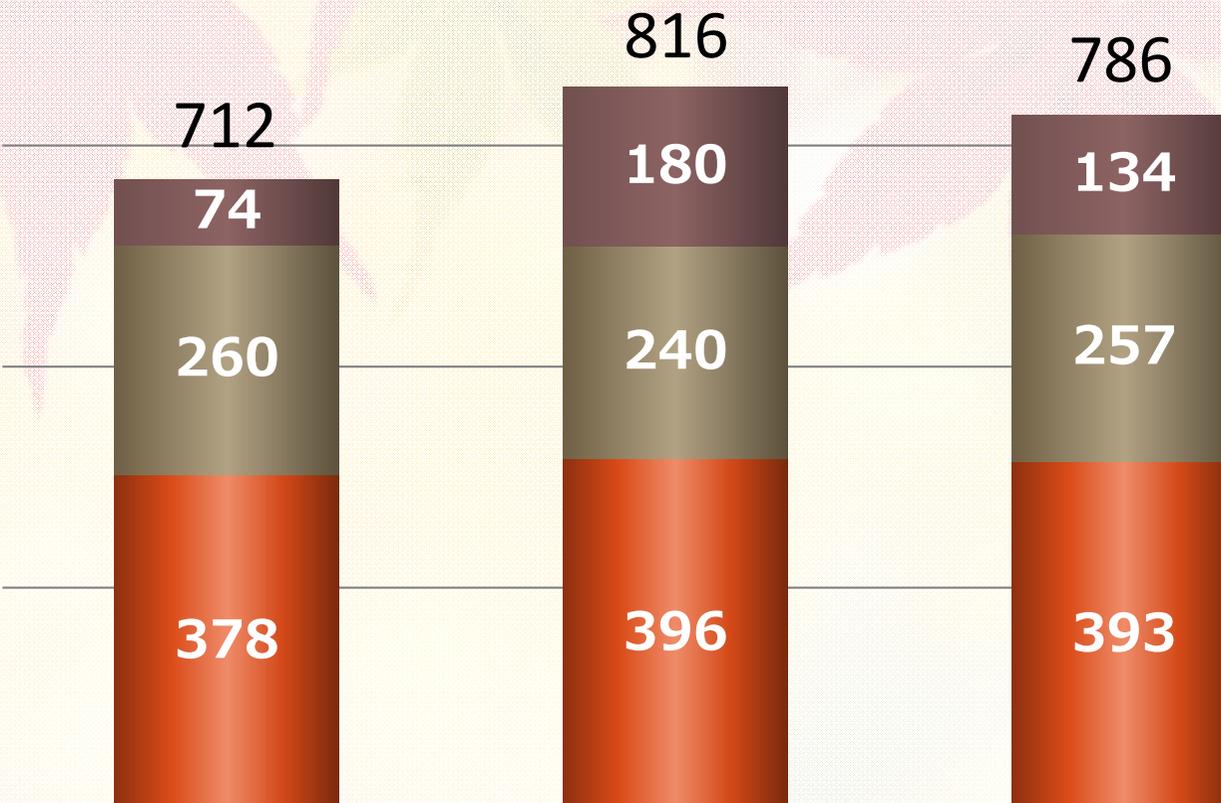
0

平成27年3月期
上期実績

平成28年3月期
上期計画

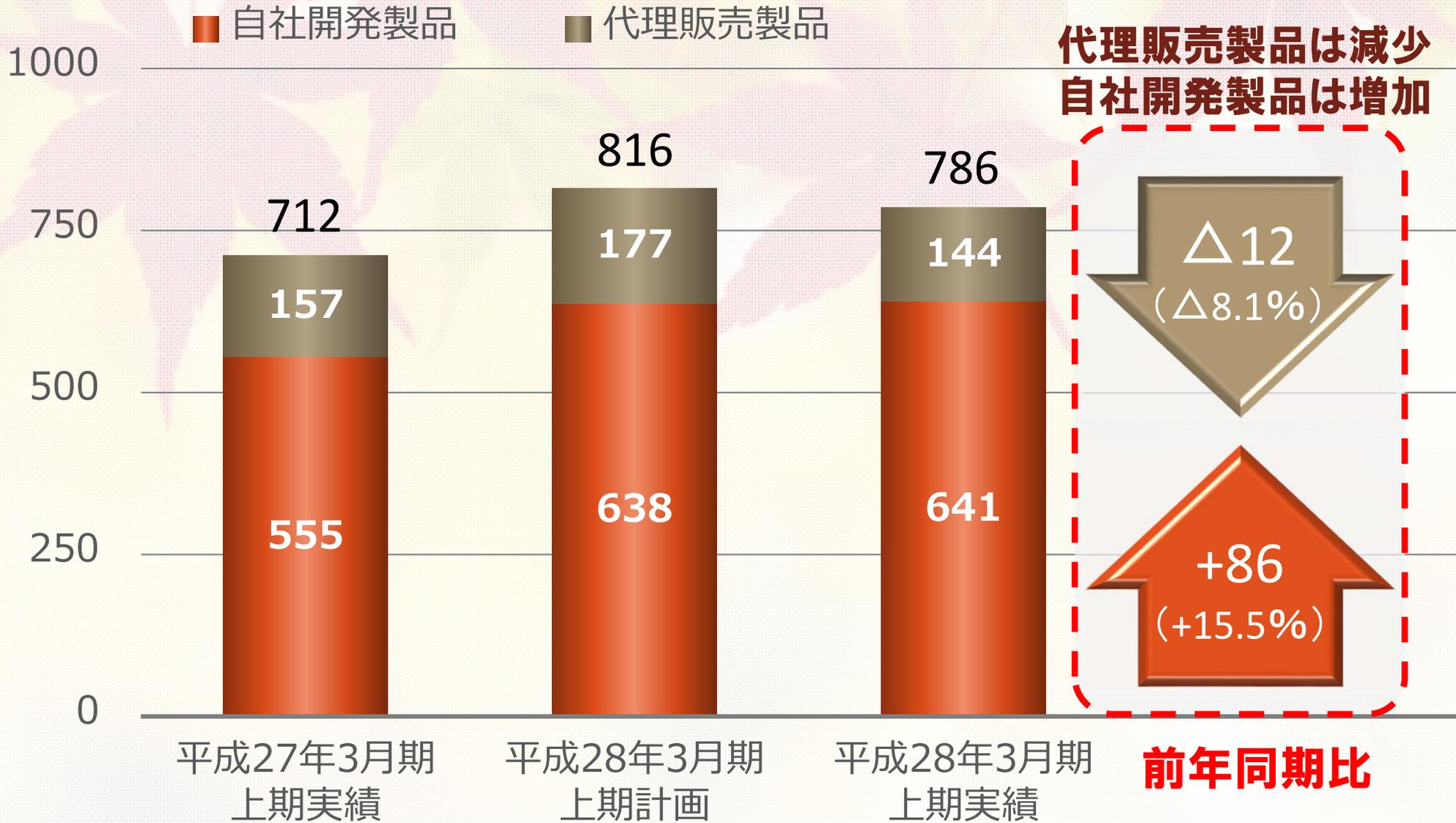
平成28年3月期
上期実績

前年同期比



製品区分別売上高 (自社開発/代理販売) - 前年同期比 -

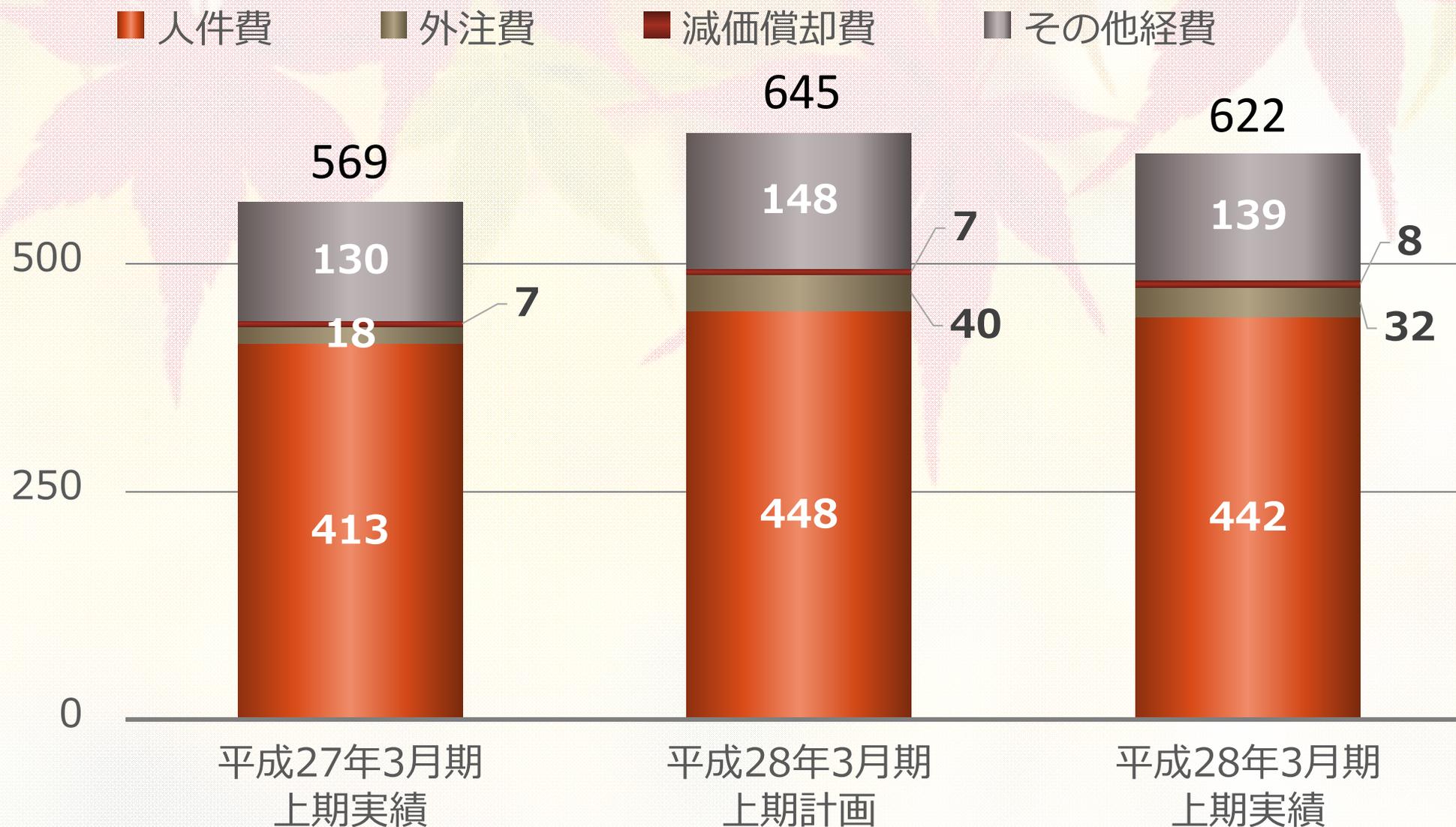
(単位：百万円)



固定費内訳

－前年同期比－

(単位：百万円)



国内

- ◆ 業界再編は一旦終息方向に…
- ◆ 自動車・スマホ関連は好調だが…
 - ◆ スマホ減速の兆候により自動車関連へのシフトが加速
- ◆ 特にセンサー関連は好調（IoT特需も寄与）
- ◆ 国内設計委託の需要は増大中

海外

- ◆ 中国：国策でFPD事業に大規模投資
- ◆ 台湾：大型8K液晶、OLEDに集中投資
- ◆ 韓国：大型OLED向け投資を強化

- ◆ 最先端アナログ合成ツール(RVT)の最新版を発表
 - ◆ 本格的な販売活動を開始
 - ◆ DACで発表（今年度は論文も発表）
- ◆ 海外代理店構成の見直し
 - ◆ 中国子会社の売却
 - ◆ 半導体市場向けに拡充（各国複数代理店体制へ）
- ◆ ソリューションビジネスの拡大
 - ◆ 設計委託需要拡大に対応して設計者の大幅増員（8名(3/31)体制 → 17名(9/30)体制）
- ◆ 代理販売品の拡充



1. 平成28年3月期 第2四半期決算概要
2. 下期拡販戦略と今後の取り組み
3. 平成28年3月期 通期予想

◆ EDA開発事業

- ◆ 新主力製品「SX-Meister」の開発を始動

⇒ 次年度以降の柱に



- ◆ アナログLSI設計向け新コンセプトの提案：「匠の技の継承」
- ◆ 最新RVT機能を統合
- ◆ 電子部品・素材メーカー向け販売力の強化
 - ◆ 解析系ツールの提案 + 解析受託サービスの提案
- ◆ 検査装置等との接続

◆ 代理販売事業

- ◆ 新製品の重点的販売活動
 - ◆ 解析系ツール、ライブラリ・IP作成検証ツール

◆ ソリューション事業

- ◆ 顧客の拡大 + 派遣型から請負型へのシフト
- ◆ 統合設計環境の構築・提案
 - ◆ ISO26262対応
 - ◆ ドキュメント、版数、ライセンス、リソースを統合管理
- ◆ IP開発受託事業の模索

◆ 海外向け事業

- ◆ 半導体向け販売を加速（台湾、米国、中国）
- ◆ 検査装置との接続を促進

◆ 新規ビジネスの模索

- ◆ IoT市場のサーベイ

1. 平成28年3月期 第2四半期決算概要
2. 下期拡販戦略と今後の取り組み
3. 平成28年3月期 通期予想

国内市場は不透明な状況へ→海外市場拡販を加速

半導体設計受託サービスは拡大方向

EDAアウトソーシングサービスの立上げにも注力

通期予想 - 前年同期比 -

(単位:百万円)	平成27年3月期 実績	平成28年3月期	
		期初計画	前年同期比
売上高	1,519	1,650	+8.6%
営業利益	125	150	+19.3%
経常利益	183	170	△7.5%
親会社株主に帰属する 当期純利益	211	81	△61.7%

ご清聴ありがとうございました